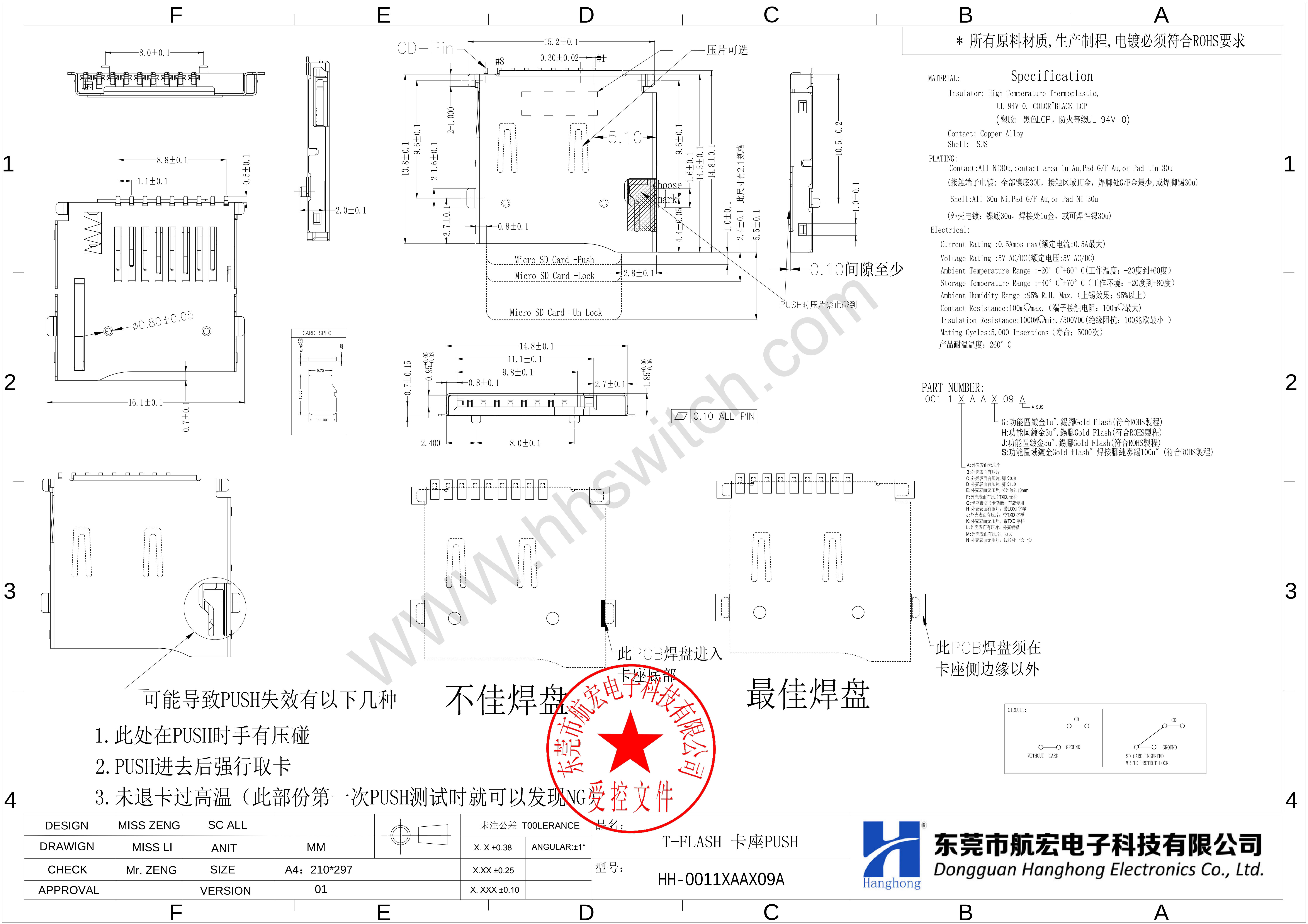




* 所有原料材质, 生产制程, 电镀必须符合ROHS要求

MATERIAL: Specification
Insulator: High Temperature Thermoplastic,
UL 94V-0. COLOR"BLACK LCP
(塑胶: 黑色LCP, 防火等级UL 94V-0)
Contact: Copper Alloy
Shell: SUS
PLATING:
Contact:All Ni30u,contact area 1u Au,Pad G/F Au,or Pad tin 30u
(接触端子电镀: 全部镍底30U, 接触区域1U金, 焊脚处G/F金最少, 或焊脚锡30u)
Shell:All 30u Ni,Pad G/F Au,or Pad Ni 30u
(外壳电镀: 镍底30u, 焊脚处1u金, 或可焊性镍30u)
Electrical:
Current Rating :0.5Amps max(额定电流:0.5A最大)
Voltage Rating :5V AC/DC(额定电压:5V AC/DC)
Ambient Temperature Range :-20° C~+60° C(工作温度: -20度到+60度)
Storage Temperature Range :-40° C~+70° C (工作环境: -20度到+80度)
Ambient Humidity Range :95% R.H. Max. (上锡效果: 95%以上)
Contact Resistance:100mΩmax. (端子接触电阻: 100mΩ最大)
Insulation Resistance:1000MΩmin./500VDC(绝缘阻抗: 100兆欧最小)
Mating Cycles:5,000 Insertions (寿命: 5000次)
产品耐温温度: 260° C

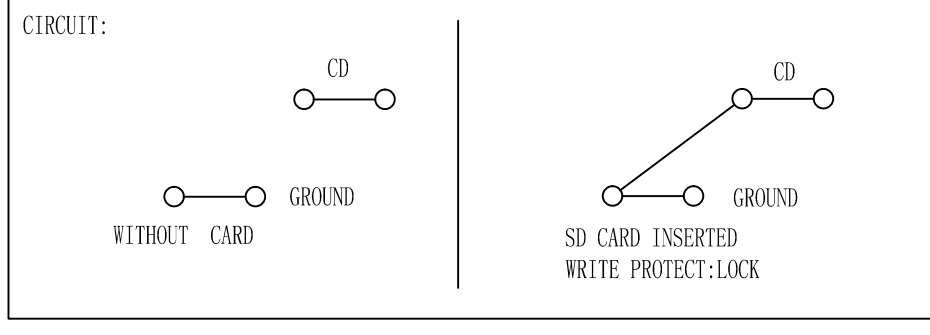
PART NUMBER:
001 1 X A A X 09 A
A: SUS
G:功能區鍍金1u", 錫腳Gold Flash(符合ROHS製程)
H:功能區鍍金3u", 錫腳Gold Flash(符合ROHS製程)
J:功能區鍍金5u", 錫腳Gold Flash(符合ROHS製程)
S:功能區域鍍金Gold flash" 焊接腳純霧錫100u" (符合ROHS製程)
A:外壳表面无压片
B:外壳表面有压片
C:外壳表面有压片, 脚长0.8
D:外壳表面有压片, 脚长1.0
E:外壳表面有压片, 卡外宽2.10mm
F:外壳表面有压片TXD, 无柱
G:卡座带防飞卡功能, 车载专用
H:外壳表面有压片, 带LOX1 字样
J:外壳表面有压片, 带TXD 字样
K:外壳表面有压片, 带TXD 字样
L:外壳表面有压片, 外壳镀镍
M:外壳表面有压片, 力大
N:外壳表面无压片, 或拉杆一长一短

可能导致PUSH失效有以下几种

1. 此处 PUSH 时手有压碰
2. PUSH 进去后强行取卡
3. 未退卡过高温 (此部份第一次 PUSH 测试时就可以发现NG)

不佳焊盘

最佳焊盘



DESIGN	MISS ZENG	SC ALL			未注公差 T00LERANCE		品名: T-FLASH 卡座PUSH 型号: HH-0011XAAX09A
DRAWIGN	MISS LI	ANIT	MM		X. X ±0.38	ANGULAR:±1°	
CHECK	Mr. ZENG	SIZE	A4: 210*297		X.XX ±0.25		
APPROVAL		VERSION	01		X. XXX ±0.10		



东莞市航宏电子科技有限公司
Dongguan Hanghong Electronics Co., Ltd.